(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-103880

(43)公開日 平成6年(1994)4月15日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 1 H 69/02

7250-5G

85/00

F 7250-5G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-275018

(22)出願日

平成4年(1992)9月18日

(71)出願人 391025523

東和エレクトロン株式会社 神奈川県秦野市室町2番44号

(72)発明者 藤田 修

神奈川県秦野市室町2番44号 東和エレク

トロン株式会社内

(72)発明者 泉山 秀逸

神奈川県秦野市室町2番44号 東和エレク

トロン株式会社内

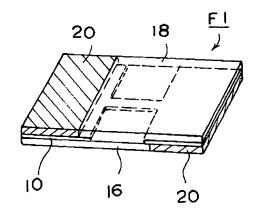
(74)代理人 弁理士 笹沢 和夫

(54) 【発明の名称】 金属箔ヒューズの製造法

(57)【要約】

【目的】 工程の簡素化を図り、ヒューズの溶断性能や ヒューズ寸法を自由に設定でき、しかも量産性に適した 金属箔ヒューズの製造を可能とする。

【構成】 ヒューズ用金属箔10に剥離可能な低粘着性 フイルムを貼着し、これに2つのスリットを打ち抜きで 設けてスリット間をヒューズ部とした後、ヒューズ用金 属箔側に片面接着性絶縁基板16を貼着し、次いで、低 粘着性フイルムを剥離して該剥離面に電極用スリットを 打ち抜いた他方の片面接着性絶縁基板18を貼着し、次 いで、電極用スリットに導電性樹脂をコートして電極部 20を形成した後、全体を所定の寸法に合わせ打ち抜い て金属箔ヒューズを得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒューズ用金属箔に剥離可能な低粘着性 フイルムを重合貼着し、次いで、該重合貼着体に2つの スリットを打ち抜きで設けて、該スリット間をヒューズ 部とした後、前記ヒューズ用金属箔側に一方の片面接着 性絶縁基板を重合貼着し、次いで、前記低粘着性フイル ムを剥離した後、該剥離面に電極用スリットを打ち抜い た他方の片面接着性絶縁基板を重合貼着し、次いで、前 記各々の電極用スリットに導電性樹脂をコートして形成 の電極部面と前記両方の片面接着性絶縁基板面を合わ 10 せ、次いで、全体を所定の外形寸法に合わせ打ち抜いて 金属箔ヒューズを得る構成を特徴とする金属箔ヒューズ の製造法。

【請求項2】 前記一方の片面接着性絶縁基板に電極用 スリットを打ち抜きで設けていることを特徴とする請求 項1の金属箔ヒューズの製造法。

【請求項3】 前記他方の片面接着性絶縁基板に2つの 電極用スリットを打ち抜きで設けていることを特徴とす る請求項1の金属箔ヒューズの製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、金属箔ヒューズの製造 法に関し、更に詳しくは、面実装のヒューズ部品やタン タルコンデンサ等の小型電子部品への内蔵に好適にし て、しかも低背小型で、かつ低電流で動作する高性能と ューズの製造法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、低電流で動作する金属箔を用いた 電子機器用ヒューズとしては、有機フイルム上に金属を 蒸着した構造や、極薄の金属箔を有機フイルムで挟んだ 30 構造のもの等が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする問題点】従来の技術で述べた もののうち前者においては、マスキングまたはエッチン グ等の蒸着膜の加工に工数がかかり、また後者において も、金属箔やフイルムの加工に工数がかかる等の問題点 を有していた。

【0004】本発明は、従来の技術が有するかかる問題 点に鑑みなされたもので、その目的とするところは、粘 着性の打ち抜き用フイルムと電極用スリット付絶縁フイ 40 ルムを巧に利用して、工程の簡素化を図り、ヒューズの 溶断性能やヒューズ寸法を自由に設定でき、しかも量産 性に適した金属箔ヒューズの製造法を提供することにあ る。

[0005]

【問題点を解決するための手段】この目的を達成するた め、本発明は、ヒューズ用金属箔に剥離可能な低粘着性 フイルムを重合貼着し、次いで、該重合貼着体に2つの スリットを打ち抜きで設けて、該スリット間をヒューズ 部とした後、前記ヒューズ用金属箔側に一方の片面接着 50 からなる。

性絶縁基板、好ましくは電極用スリット付の片面接着性 絶縁基板を重合貼着し、次いで、前記低粘着性フイルム を剥離した後、該剥離面に電極用スリット付の他方の片 面接着性絶縁基板を重合貼着し、次いで、前配各々の電 極用スリットに導電性樹脂をコートして形成の電極部面 と前記両方の片面接着性絶縁基板面を合わせ、次いで、 全体を所定の外形寸法に合わせ打ち抜いて金属箔ヒュー ズを得る構成を特徴とするものである。

[0006]

【実施例】実施例について図面を参照して説明すると、 本発明に係る製造法により得られる金属箔ヒューズは、 例えばタンタル電解コンデンサ等の電子部品に取り込む 場合と、電子回路等へ部品として取り込む場合とにより 2つの構造のものがある。

【0007】前者の構造は、図1に示されているよう に、2つの電極部20、20が各々上下に形成されてお り、この構造は、図2に示されているように、被装着物 30、30間に余分なスペースが発生するのを防ぐに好 適なタイプである。

20 【0008】一方、後者の構造は、図3に示されている ように、2つの電極部20が同一面上に形成されてお り、この構造は、図4に示されているように、同一面上 にある被装着物30、30間に装着するときに好適な夕 イプである。

【0009】先ず、2つの質極部20が上下に形成され ている構造の金属箔ヒューズF1の製造法を図5から図 11に示されている製造工程を参照して説明すると、こ の製造工程は、

- (1) 第一工程(図5): ヒューズ用金属箔10の一 方の面に剥離可能な低粘着性フイルム11を重合貼着す る工程、
 - (2) 第二工程(図6): 重合貼着体12にヒューズ 部を形成するために、スリット13、14を2箇所打ち 抜きにより形成して、スリット13、14間をヒューズ 部15とする工程、
 - (3) 第三工程(図7): ヒューズ用金属箔10の他 方の面に、電極用スリット17を打ち抜いた片面接着性 ポリイミドフイルム16を重合貼着する工程、
 - (4) 第四工程(図8): 低粘着性フイルム11を剥 離する工程、
 - (5) 第五工程(図9): 低粘着性フイルム11の剥 離面に、もう片方の電極用スリット19を打ち抜いた片 面接着性ポリイミドフイルム18を重合貼着する工程、
 - (6) 第六工程(図10): 上下の電極用スリット1 9、17 (図9参照) に、導電性樹脂面を両方の外装と してのポリイミドフイルム18、16の面と合わせコー トして電極部20を形成する工程、
 - (7) 第七工程(図11): 外形寸法に合わせて金属 箔ヒューズF1を打ち抜く工程

3

【0010】次に、2つの電極部20が同一面上に形成されている構造の金属箔ヒューズF2の製造法を図5、図6、図8および図12から図15に示されている製造工程を参照して説明すると、この製造工程は、

- (1)第一工程(図5): ヒューズ用金属箔10の一方の面に剥離可能な低粘着性フイルム11を重合貼着する工程、
- (2) 第二工程(図6): 重合貼着体12にヒューズ 部を形成するために、スリット13、14を2箇所打ち 抜きにより形成して、スリット13、14間をヒューズ 10 部15とする工程、
- (3) 第三工程(図12): ヒューズ用金属箔10の 他方の面に片面接着性ポリイミドフイルム21を重合貼 着する工程、
- (4) 第四工程(図8): 低粘着性フイルム11を剥離する工程、
- (5)第五工程(図13): 低粘着性フイルム11の 剥離面に、2つの電極用スリット23、24を打ち抜い た片面接着性ポリイミドフイルム22を重合貼着する工程、
- (6) 第六工程(図14): 電極用スリット23、24に導電性樹脂面を外装としてのポリイミドフイルム22の面と合わせコートして電極部20、20を形成する T銀
- (7)第七工程(図15): 外形寸法に合わせて金属 箔ヒューズF2を打ち抜く工程 からなる。

[0011]

【発明の効果】しかして、本発明によれば、粘着性の打ち抜き用フイルムと電極用スリット付絶縁フイルムを巧 30

に利用して金属箔ヒューズを製造するものであるから、 電極用スリットの大きさを変えるとにより、ヒューズの 溶断性能やヒューズの全体の寸法を自由に設定できるば かりか、微小化が可能であって、タンタルコンデンサ等 の小型電子部品への内蔵に好適であり、線ヒューズでは 得難い微小電流定格の高性能ヒューズが簡単に、しかも 電極用スリット部を複数同時に打ち抜くことで量産的に 製造できる。

【図面の簡単な説明】

(3)

- 10 【図1】本発明に係る製造法により得られた金属箔ヒューズの一例での斜視図である。
 - 【図2】一例に係る金属箔ヒューズの装着状態を示す説明図である。
 - 【図3】本発明に係る製造法により得られた金属箔ヒューズの他例での斜視図である。
 - 【図4】他例に係る金属箔ヒューズの装着状態を示す説明図である。

【図5から図15】図1と図3の金属箔ヒューズの製造工程を示す斜視図である。

20 【符号の説明】

- 10 ヒューズ用金属箔
- 11 低粘着性フイルム
- 12 重合貼着体
- 13、14 スリット
- 15 ヒューズ部
- 16、18、21、22 片面接着性ポリミイドフイル ム
- 17、19、23、24 電極用スリット
- 20 電極部

